

情况说明

集成电路高精尖创新中心项目，项目编号：**8300200052**，因项目执行过程中基于科研任务、样品加工或产品开发等目的使用乙方微加工与器件平台的超净间及加工测试设备、物料，并支付相应费用；受托方根据需求提供相应的设备机时、设备培训、代理操作、物料提供服务，并按照相应标准收取服务费用，因预算编制时对外协单位的选择未能列出，所以未体现在预算书中。

现根据实际需求，且经过综合比较其他单位与（此单位名称：松山湖材料实验室）的测试加工服务，（此单位名称：松山湖材料实验室）相对符合本次技术服务的所有需求，且收费合理，故选择该单位进行工艺加工。

且声明：本人与（此单位名称：松山湖材料实验室）无任何关联关系。

负责人（签字）

2025 年 04 月 22 日

